Resistive Memory-Based Analog Synapses

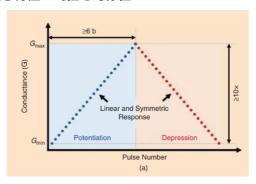
Woo J, Yu S. Resistive memory-based analog synapse: The pursuit for linear and symmetric weight update[J]. IEEE Nanotechnology magazine, 2018, 12(3): 36-44.

• 写作目的:

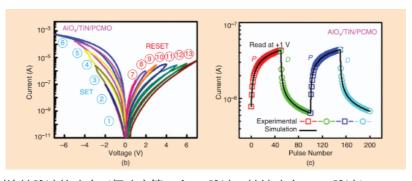
本文简介RRAM在模拟突触,实现神经形态运算方面的应用。重点讨论如何优化RRAM在模拟突触时的对称性与线性。

• 内容记录:

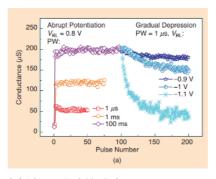
• RRAM实现模拟突触的理想特性: 线性与对称性:



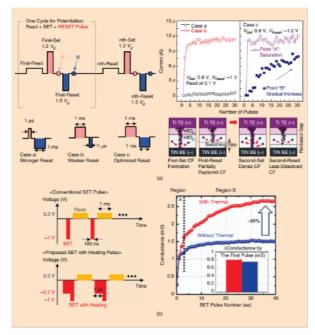
。 Interface-RRAM实现模拟突触的特性 (不具有良好的对称性与线性):



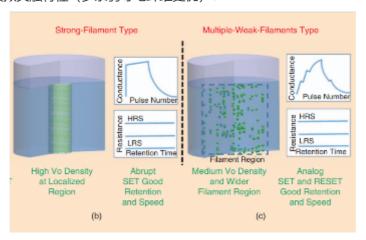
o CF-RRAM对连续脉冲的响应(仅响应第一个Set脉冲,持续响应Reset脉冲):



- 。 通过调制脉冲改变CF-RRAM对连续Set脉冲的响应:
 - 1. 使用Set+Reset脉冲实现电导的线性变化。
 - 2. 在Set过程中附加heating pulse增大电导变化范围。



。 2类CF实现的模拟突触特性 (多条弱导电纤维更优):



• 批注:

- 。 模拟突触 (Analog Synapses) 本质上利用的是RRAM的MLC (但也不完全相同)。
- 。 线性与对称性的本质含义是希望在Set与Reset过程中,每一脉冲引起的电导变化是相同的。
- 。 CF-RRAM对连续脉冲的响应表明可以直接通过连续的Reset脉冲实现RRAM在Reset过程中的 线性。

Analog-Type Resistive Switching Devices for Neuromorphic Computing

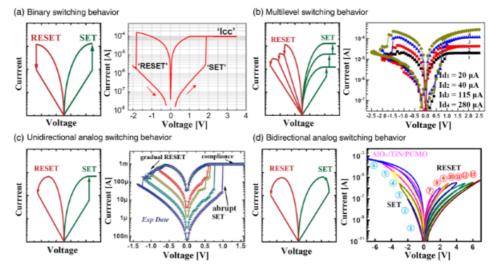
Zhang W, Gao B, Tang J, et al. Analog-type resistive switching devices for neuromorphic computing[J]. physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters, 2019, 13(10): 1900204.

• 写作目的:

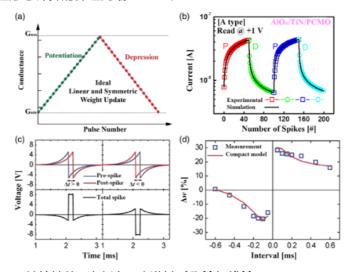
本文主要介绍模拟型RRAM的若干种模拟开关机制,并针对模拟型RRAM在神经形态计算方面的应用提出优化建议。

• 内容记录:

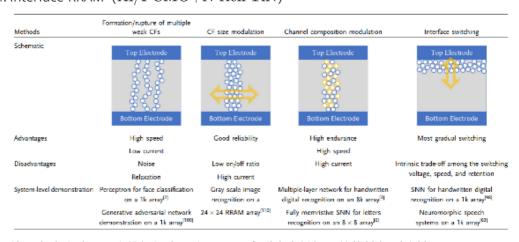
4种类型的RRAM(按**SR特性**分类):二进制开关RRAM(用于数据存储)、多位开关RRAM(用于数据存储)、单向模拟开关RRAM、双向模拟开关RRAM:



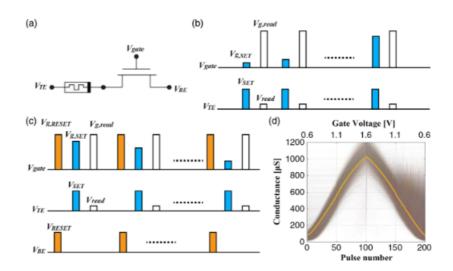
o 2类用于实现神经形态计算的神经网络: DNN、SNN:



- 。 改进模拟型RRAM开关特性的4种方法(改进其**对称性**与线性):
 - 1. 多条弱导电纤维 (HfO_x)
 - 2. 调制导电纤维的横向延伸 (HfO₂)
 - 3. 双原子通道 (TaO_x)
 - 4. Interface-RRAM (Al/PCMO+N-rich TiN)



■ 使用电流脉冲及可变的栅极电压实现DNN中对应突触权重的线性与对称性:



• 批注:

- **突触可塑性** (synaptic plasticity) : 指神经细胞间的连接,即突触,其连接强度可调节的特性,可用模拟型RRAM电导可调节的特性进行模拟。
- 。 CF-RRAM的Set是一个正反馈过程,CF的形成使温度与局部电场增加,进而促进氧空位的增加与CF的形成,这也是导致CF-RRAM模拟开关特性具有非线性的一个主要原因。
- 。 有关电流脉冲:电流脉冲的大小由外加的MOSFET调制,以Set过程为例,由于 $P=I^2/G$,Set过程中电导G逐渐变大,因此需要调制使I也逐渐变大,以使P实现线性变化。因此需要在MOSFET栅极施加逐渐变大的栅极电压。

Synaptic electronics: materials, devices and applications

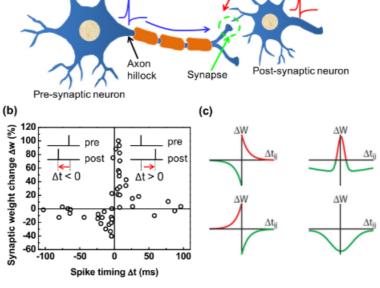
Kuzum D, Yu S, Wong H S P. Synaptic electronics: materials, devices and applications[J]. Nanotechnology, 2013, 24(38): 382001.

• 写作目的:

介绍**突触电子学**(Synaptic electronics)的相关内容,主要包括:可用于模拟突触的相关器件、突触器件的性能指标、包含突触器件的相关计算应用。

• 内容记录:

STDP (spike-timing-dependent plasticity): 突触权重受前后神经元尖峰脉冲的时间差的调制:

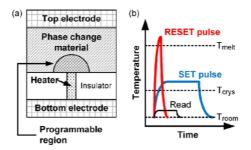


○ 几种用于模拟STDP的器件: PCM、RRAM、CBRAM、FeRAM、FET。

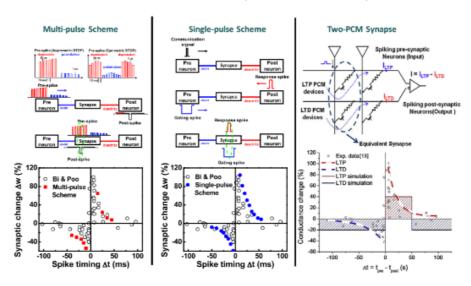
Pre-spike

(a)

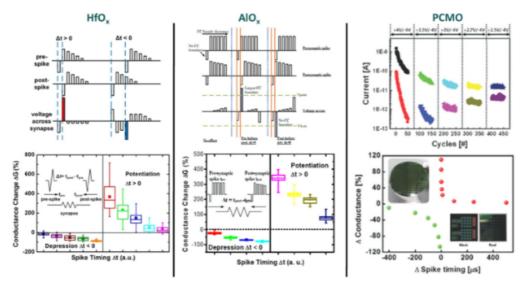
1. **PCM**:温度调制,具有较高的可扩展性、可靠性、耐久性、良好的MLC性能及器件间的均匀性:



PCM实现STDP的几种途径:多脉冲、单脉冲(通过前置的通信信号)、双PCM:



2. **RRAM**: 电压/电流调制,具有出色的可扩展性、较高的开关速度、良好的耐久性与**较低的能耗**。下图是几种不同氧化层材料的RRAM实现STDP的方案:



3. CBRAM: 电压调制,相当于阳离子驱动的RRAM。

4. **FET**:

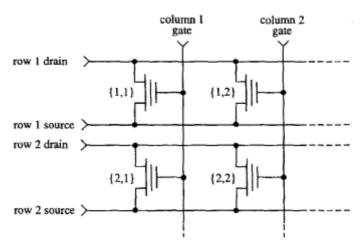


Fig. 11. A 2×2 synaptic array. The row synapses share a common drain wire, so tunneling at one synapse can cause undesired tunneling and injection at other row synapses.

- 用于实现STDP的器件的性能指标: (1)尺寸(2)能耗(最具挑战性,一般通过最小化编程时间来降低)(3)运行速度/编程时间(与能耗权衡)(4)多级状态(至少100级)(5)动态范围(HRS/LRS)(6)耐久性(7)均匀性。
- 。 用于实现STDP的器件的理想性能指标:

Table 2. Desirable performance metrics for synaptic devices.

Performance metrics	Targets
Device dimensions	<20 nm × 20 nm
Energy consumption	<10 fJ
Operating speed/programming time	\sim 10 Hz/<1 ms
Multi-level states	20–100
Dynamic range	>4
Retention/endurance (for LTP and LTD)	\sim 10 years/3 × 10 ⁹ synaptic activity

• 批注:

- 。 突触通过调整其连接强度来调制其在计算中的权重 (突触可塑性)。
- o STDP因其简单性、生物学合理性以及良好的运算性能受到广泛的关注。
- 。需要注意的一点:用于模拟突触的器件单元通常为**二端器件**(记二端为A,B端)则在A端施加正/负脉冲与在B段施加负/正脉冲是等效的(当然,这基于器件的对称性)。

• PCM实现STDP的单脉冲方案:本质上将STDP中的**时间差**转化为了**脉冲幅度差**,给出一系列幅度的连续脉冲(包含Set与Reset),使前后脉冲在不同时间差下对应叠加的脉冲幅度不同。缺点是会有很多额外的无效脉冲,会增加能耗与干扰:

